

S&S TECH

World Best Blank Mask!

(주)에스앤에스텍

본 자료에 포함된 “2010년 재무현황”은 본사에 대한 외부감사인의 감사가 확정된 자료이며 2011년 1분기 내용은 K-IFRS 기준으로 외부감사인의 검토를 받지 아니한 자료임을 양지하여 주시기를 바랍니다.

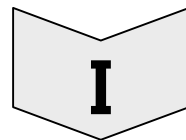
또한 본 자료 및 자료에 대한 추가 설명 시 미래에 대한 “예측정보”를 일부 표현될 수 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관련된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

‘예측정보’는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.

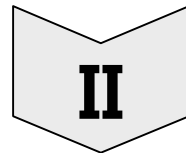
- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융 시장의 동향
- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정
- 회사가 영위하는 주요 사업 환경의 예상치 못한 급격한 여건변화
- 기타 본 사업과 관련된 시장의 여건 변화
- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내/외적 변화

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 ‘예측정보’에 명시적 또는 묵시적으로 포함한 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

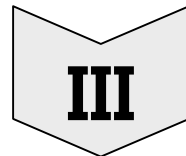
목 차



블랭크 마스크



회사 소개



실적 및 전망

블랭크 마스크

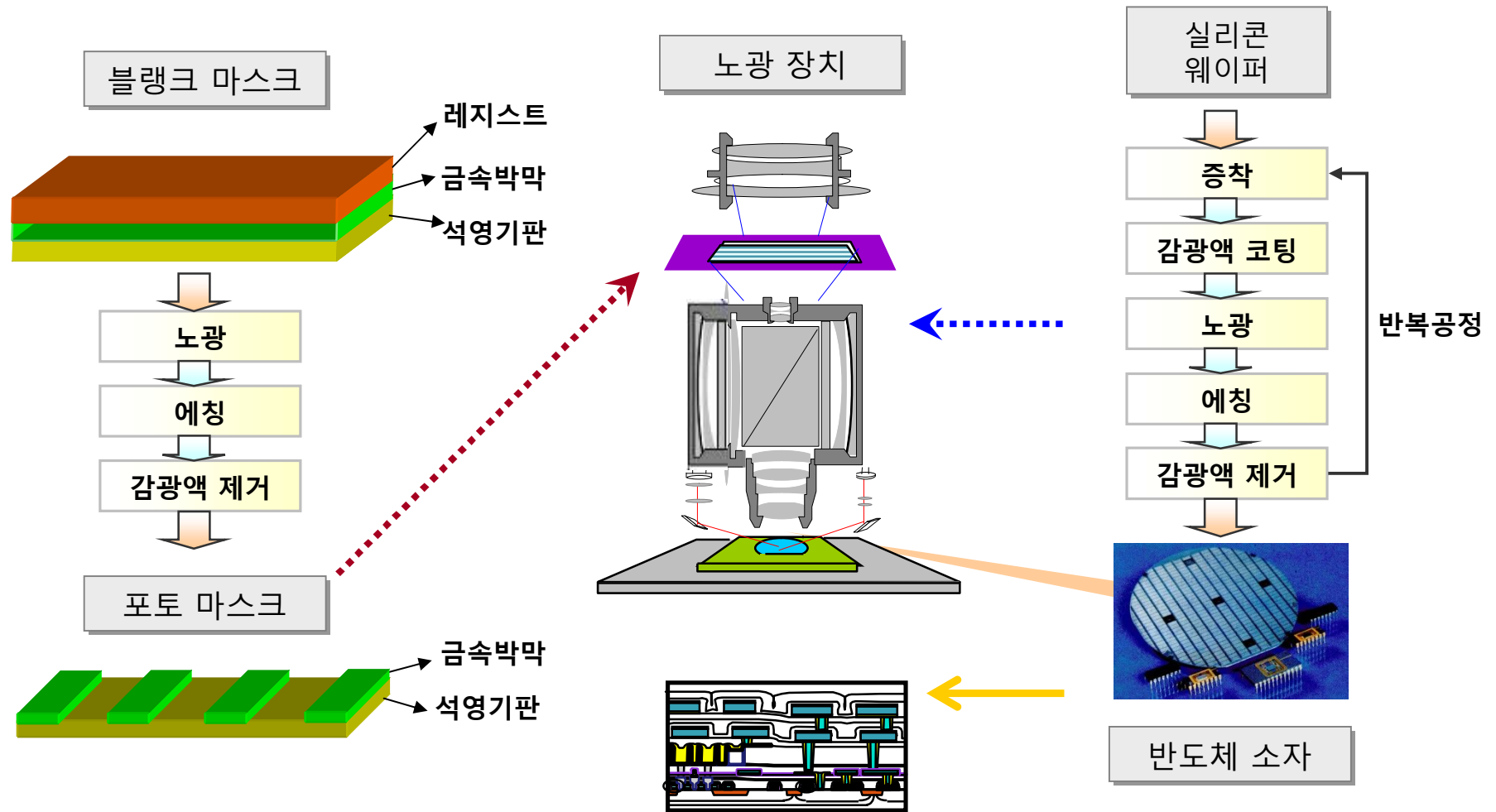
- 핵심원재료
- 제품사진
- 진입장벽
- 공급체인

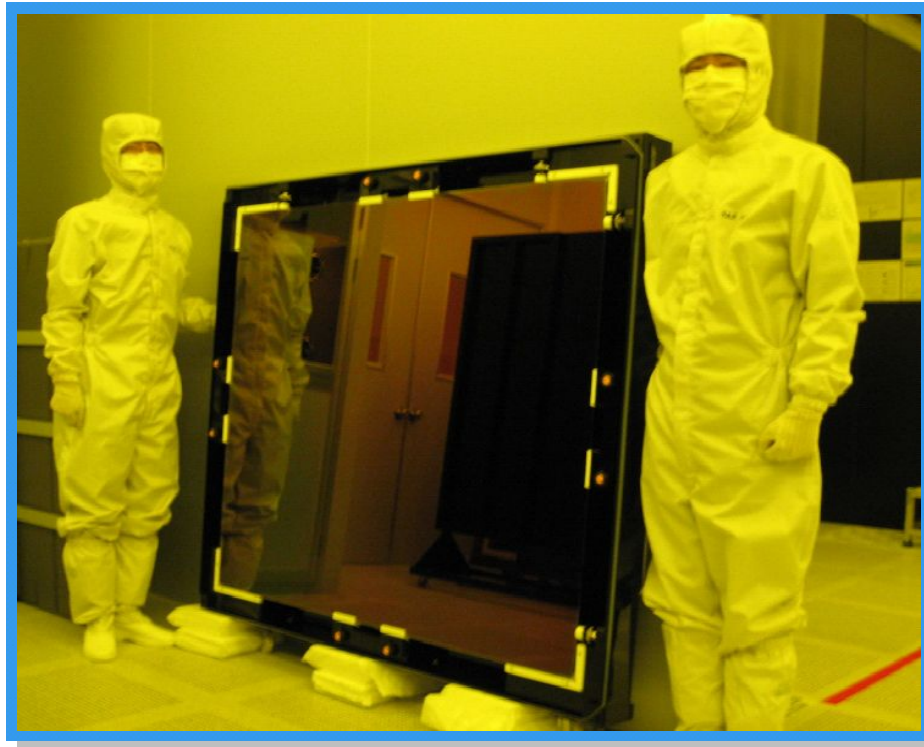
블랭크마스크

반도체 및 LCD (TFT-LCD, Color Filter, OLED, LED) 제조공정에 필수적인 포토마스크의 핵심원재료
- 블랭크마스크는 석영유리기판 위에 차광막, 반사방지막, 감광막으로 구성

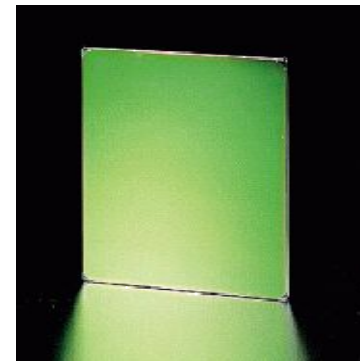


블랭크 마스크의 역할





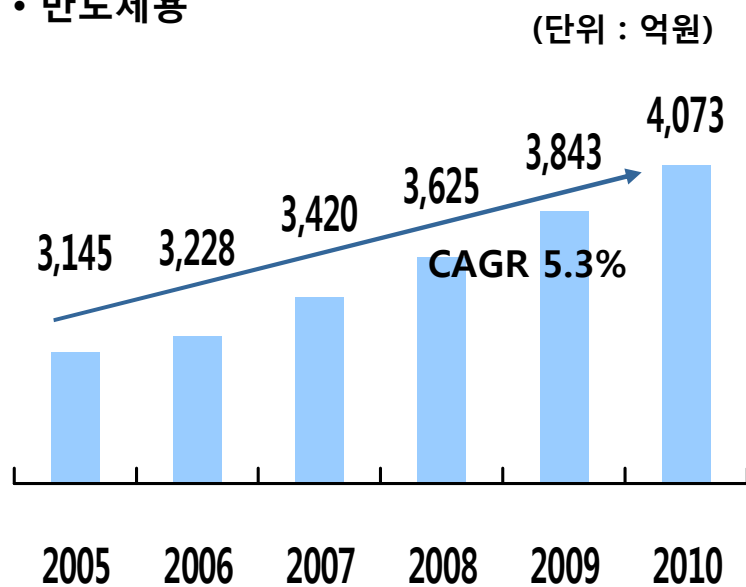
TFT-LCD용 대형 블랭크 마스크



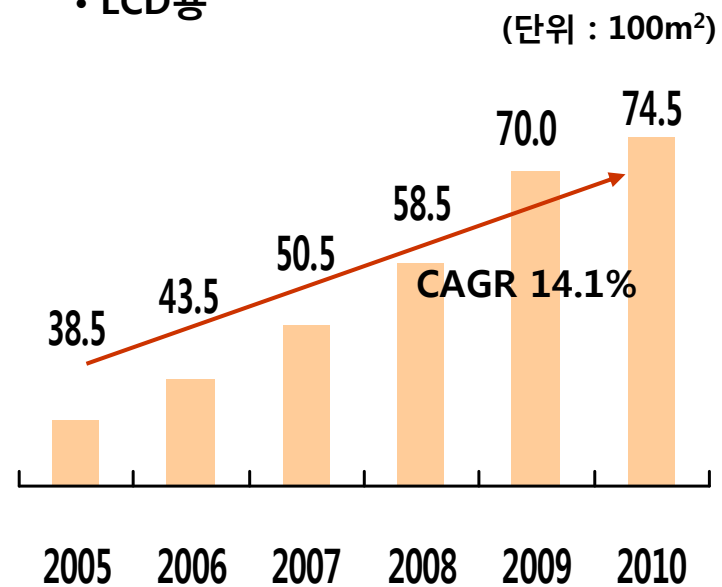
반도체용 블랭크 마스크

블랭크마스크 수요 전망

• 반도체용



• LCD용



(자료 : 메릴린치, 모건스탠리 보고서, 자사추정)

■ 진입장벽

- 기술 장벽
초박막 제어 / 청정도 유지
증착, 코팅, 세정 Know-how
- 투자 장벽
규모의 경제 달성을 위한
시간적, 자본적 투자부담
- 판매 장벽
다단계 품질인증 요구
(포토마스크 →
반도체 / FPD)
공급자 교체에 장기간소요



■ 경쟁구도 (~2002)

약 20~30여년간
2~3개 일본업체
독과점

HOYA ULCOAT CST



■ 경쟁구도(현재)

세계 유일의
신규 진입업체
에스앤에스텍
(2002년~)

S&S TECH

반도체용 마스크

LCD용 마스크

	반도체용 (IC)		LCD용 (FPD)
End User	삼성, 하이닉스, TSMC SMIC, Intel, IBM...	적용 제품 반도체 IC, TFT Array Color Filter	삼성, LG-Display AUO, CMO, CFI,
Photo Mask	Toppan, Photronics, DNP PKL, 삼성, 하이닉스, TSMC TMC, SMIC...	패턴형성 * Captive shop * Merchant shop	PKL, LG이노텍 (Korea) PKLT, HOYA, Finex(Taiwan) DNP, Toppan, SuperMask
Blank Mask	Hoya, Ulcoat S&S TECH	박막 형성 및 감광액 코팅	Ulcoat, CST S&S TECH
Quartz	ShinEtsu, Tosoh Covalent, Asahi	원재료 (합성석영유리기판)	ShinEtsu, Tosoh, Covalent Nikon, KTG (Korea)

회사 개요







- 주요 연혁

S&S TECH

인증

"World Best Blank Mask"

수상

-      
- 2006.04 SMIC 품질인증
- 2005.06 신제품 인증 (NEP 인증)
- 2005.06 세계일류상품 선정(차세대)

- 2004.08 기술 혁신형 중소기업(INNO-BIZ)인증
- 2004.06 하이닉스 품질인증
- **2004.06 Toppan 품질인증**
- 2004.03 부품소재 전문기업 인증
- 2003.09 Photronics Global 품질인증
- **2003.05 삼성전자 품질인증**

- 2001.10 ISO 9001 인증
- 2001.10 PKL 품질인증

● 2001 ~ 2002

- 2001.02 에스앤에스텍 설립

● 2003 ~ 2004

- 2004.07 수출유망 중소기업 선정

● 2005 ~ 2006

- 2006.07 "Technology Fast 50 Korea 2006" 동상 수상
- 2005.11 '500만불' 수출의 탑 및 산업부 장관 표창 수상
- 2005.08 제6회 중소기업 기술혁신 대전 "대통령상" 수상

● 2007 ~ 2008

- 2008.12 부품소재상 지식경제부 장관상 수상
대한민국기술대상 은상 수상
- 2008.11 '1,000 만불' 수출의 탑 수상
- 2008.10 '2008년 벤처기업 대상' 국무총리상 수상
- 2008.06 코스닥 상장 예비심사 승인
- 2007.03 대구광역시 스타기업 선정



● 2011

- 2010.11 "2,000만불 수출의 탑" 수상

● 2010

- 2009.12 현재일류 상품 선정
- 2009.12 지역전략산업진흥사업 지식경제부 장관상 수상
- 2009.04 코스닥 상장

● 2009

- 2009.08 히든챔피언 선정
- 2009.06 D社(FPD) 품질인증

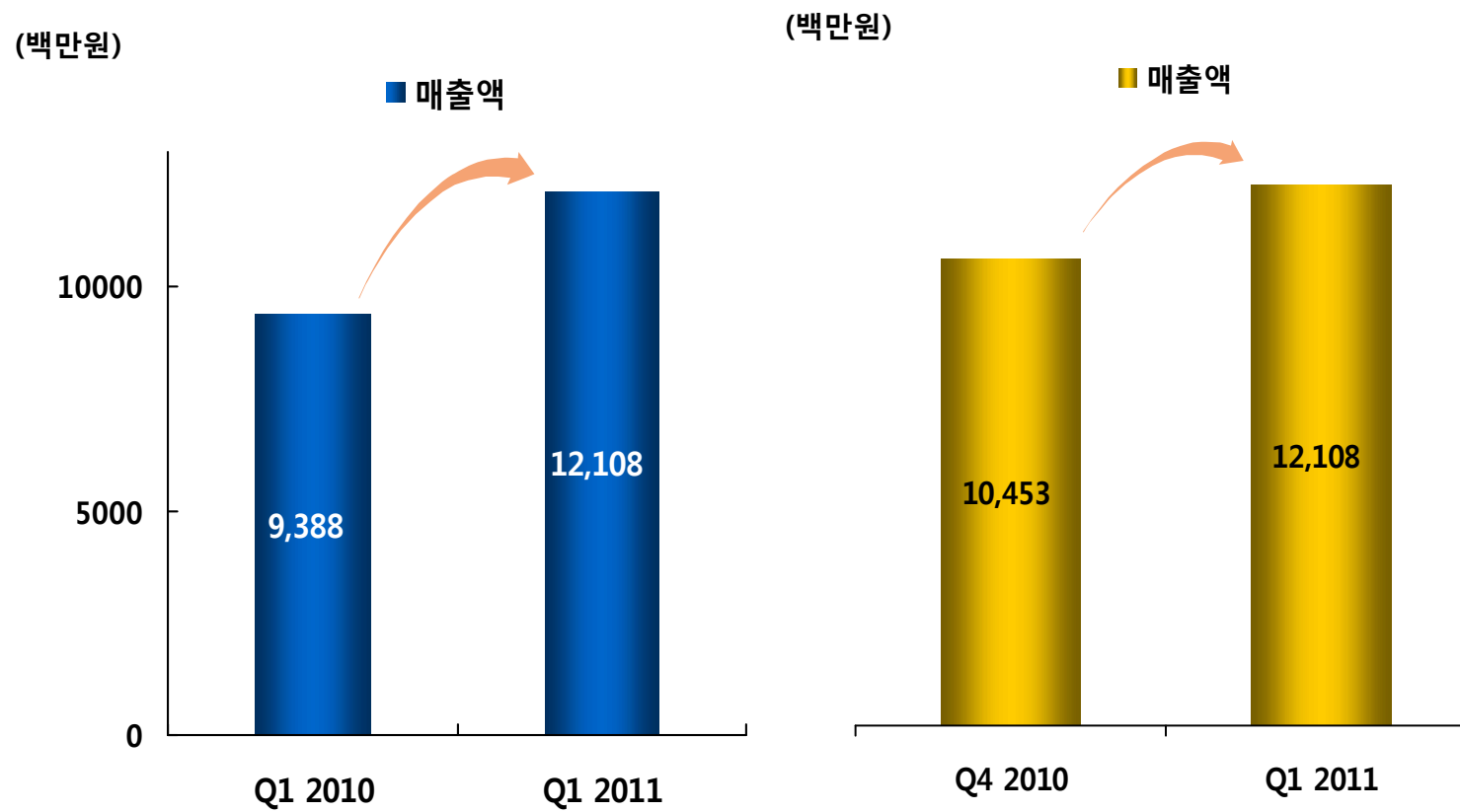
- 2008.12 대한민국 10대 신기술 지정
- 2008.08 우수제조기술 연구센터(ATC) 지정
- 2007.05 TSMC 품질인증

2011년 1분기 경영실적

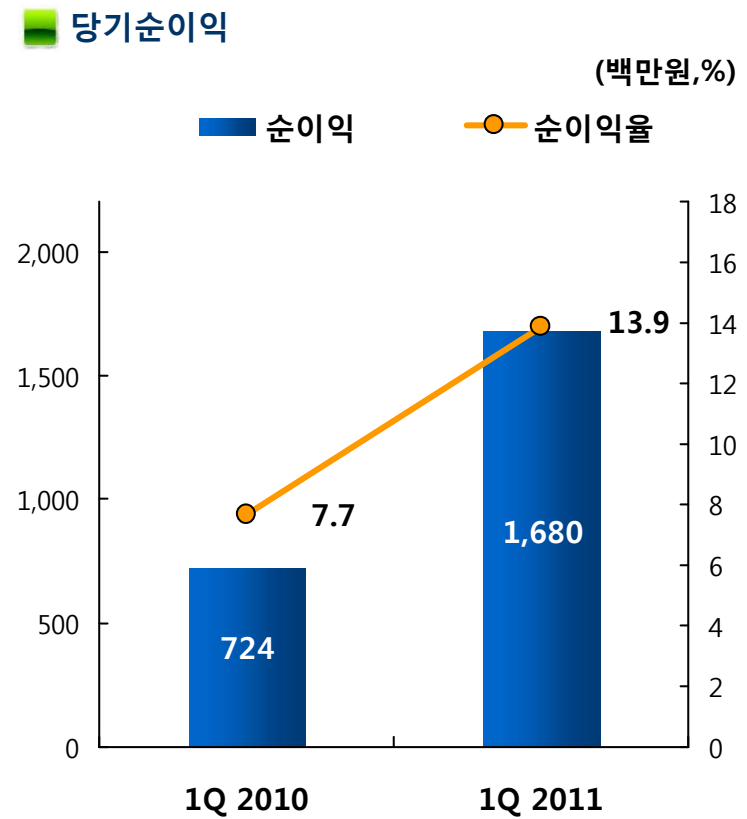
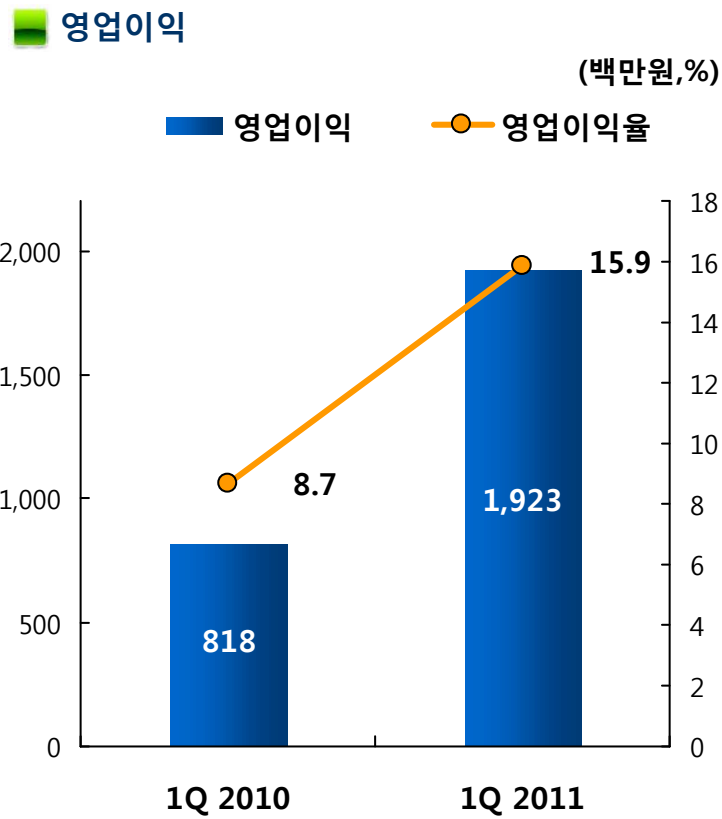
- 성장성 & 수익성
- 재무요약

2011년 1분기 실적

성장성



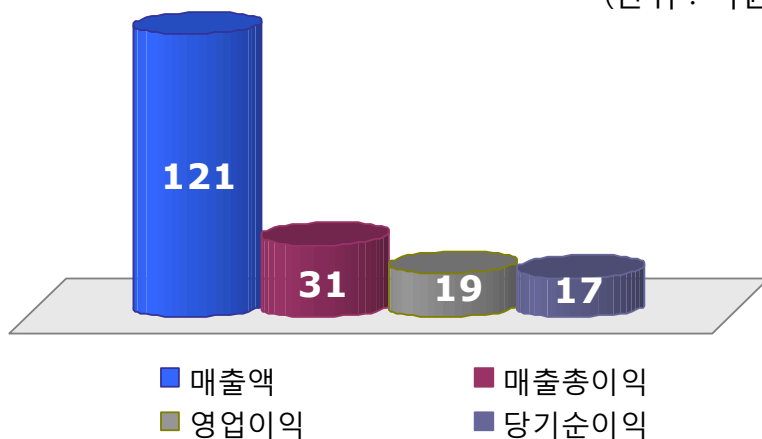
* FPD 신규고객 및 High-End(TM) 매출 증대에 따른 수익 증가



* K-IFRS 기준

손익 실적

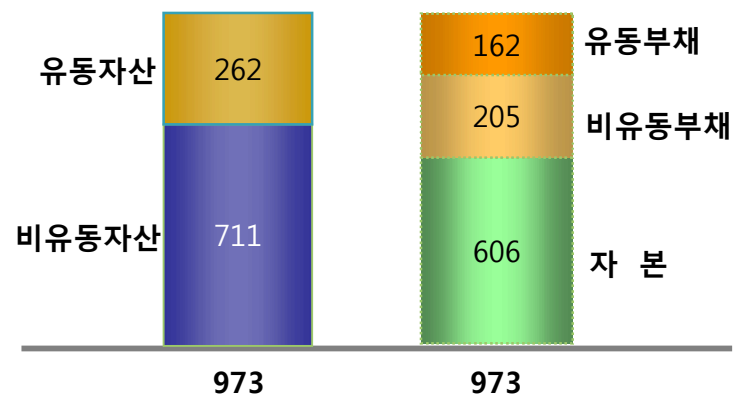
(단위 : 억원)



구분	2011년 1Q	
매출액	121	100.0%
매출총이익	31	25.5%
영업이익	19	15.9%
당기순이익	17	13.9%
차입금의존도	29.6%	

재무 현황

(단위 : 억원)

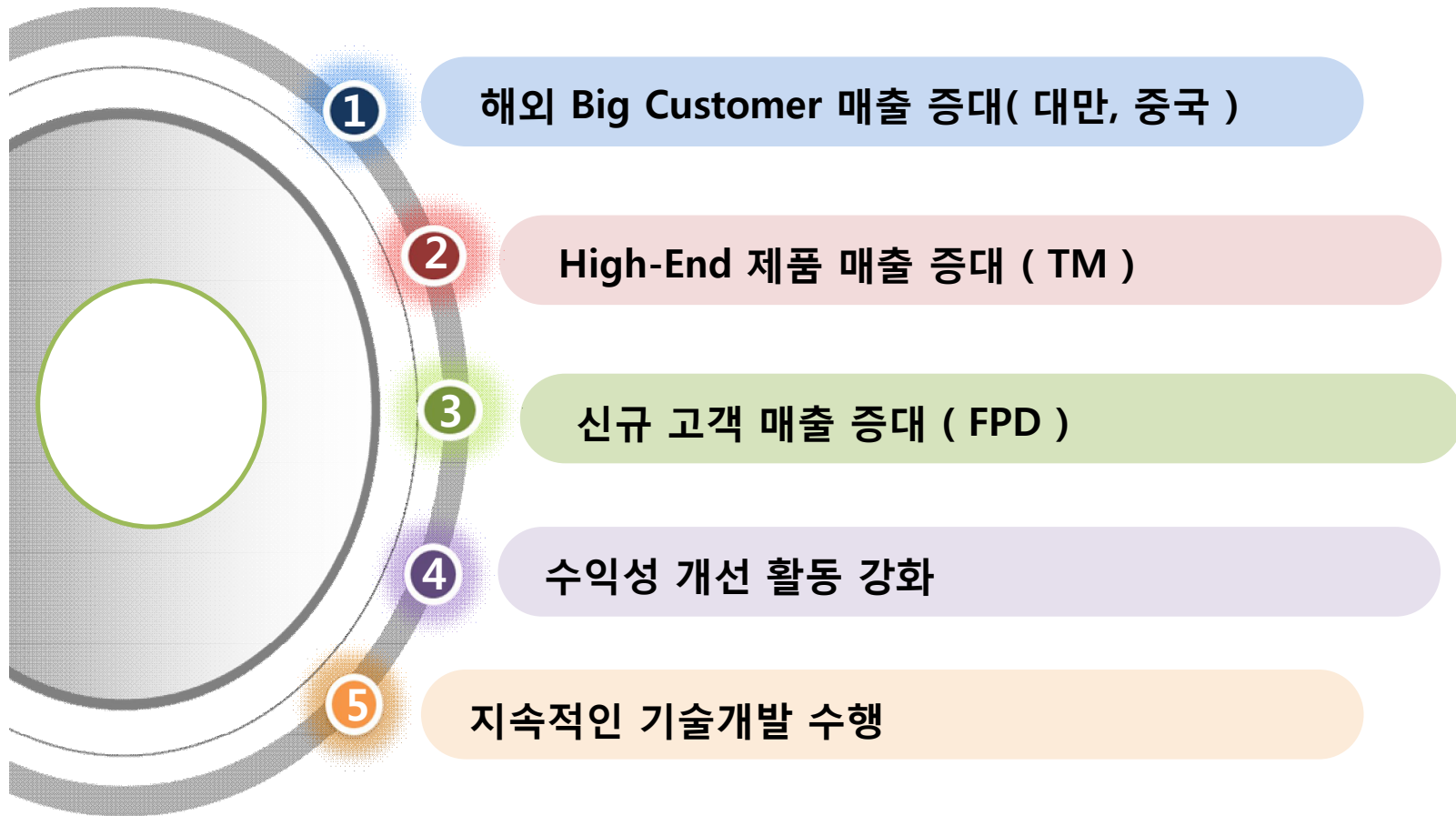


구분	2011년 1Q	
자산	973	100%
부채	367	38%
자본	606	62%
부채비율	60%	
유동비율	162%	

2011년 경영전망

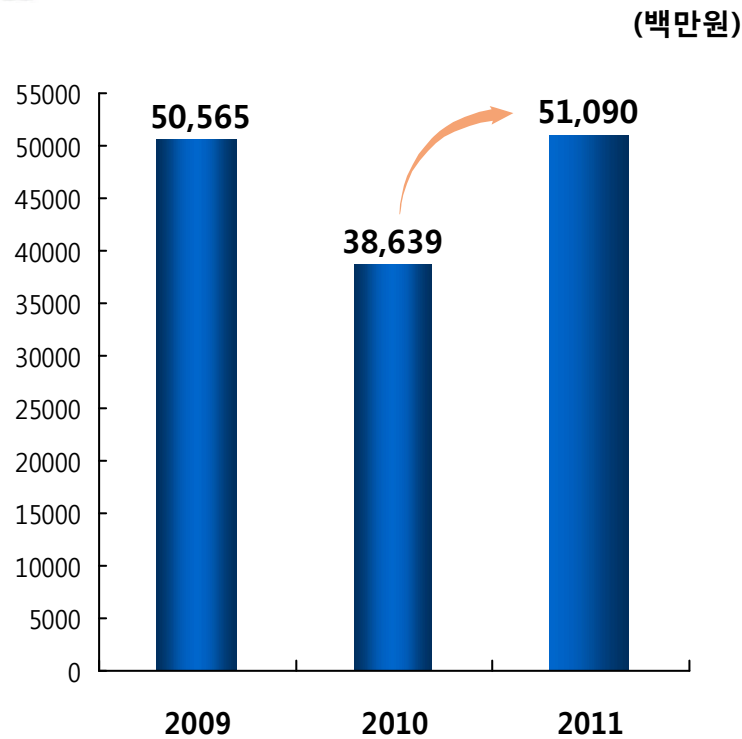
- 중점 추진사항
- 전망 가이드런스

2011년 전략

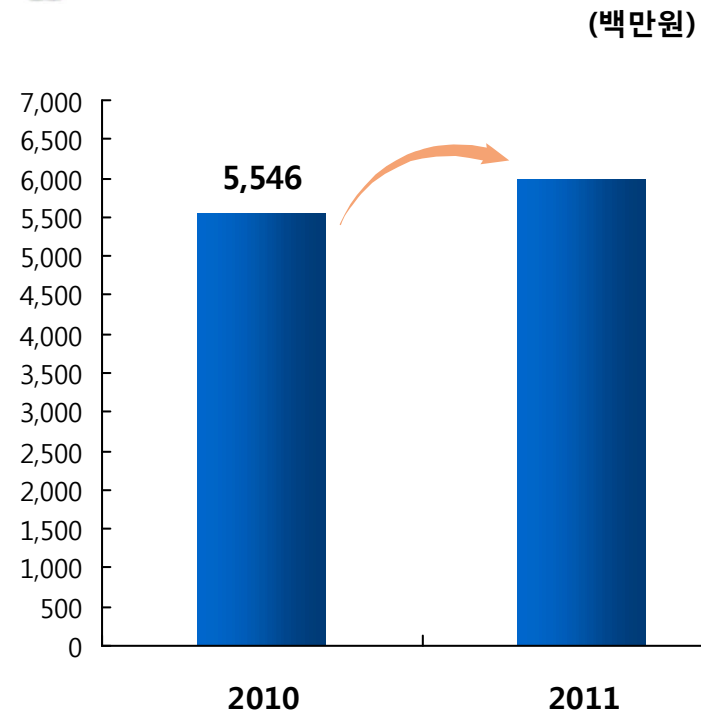


2011년 턴어라운드 전망 전방산업 수혜 : FPD 신규고객 매출 증대

■ 매출액



■ 영업이익



감사합니다